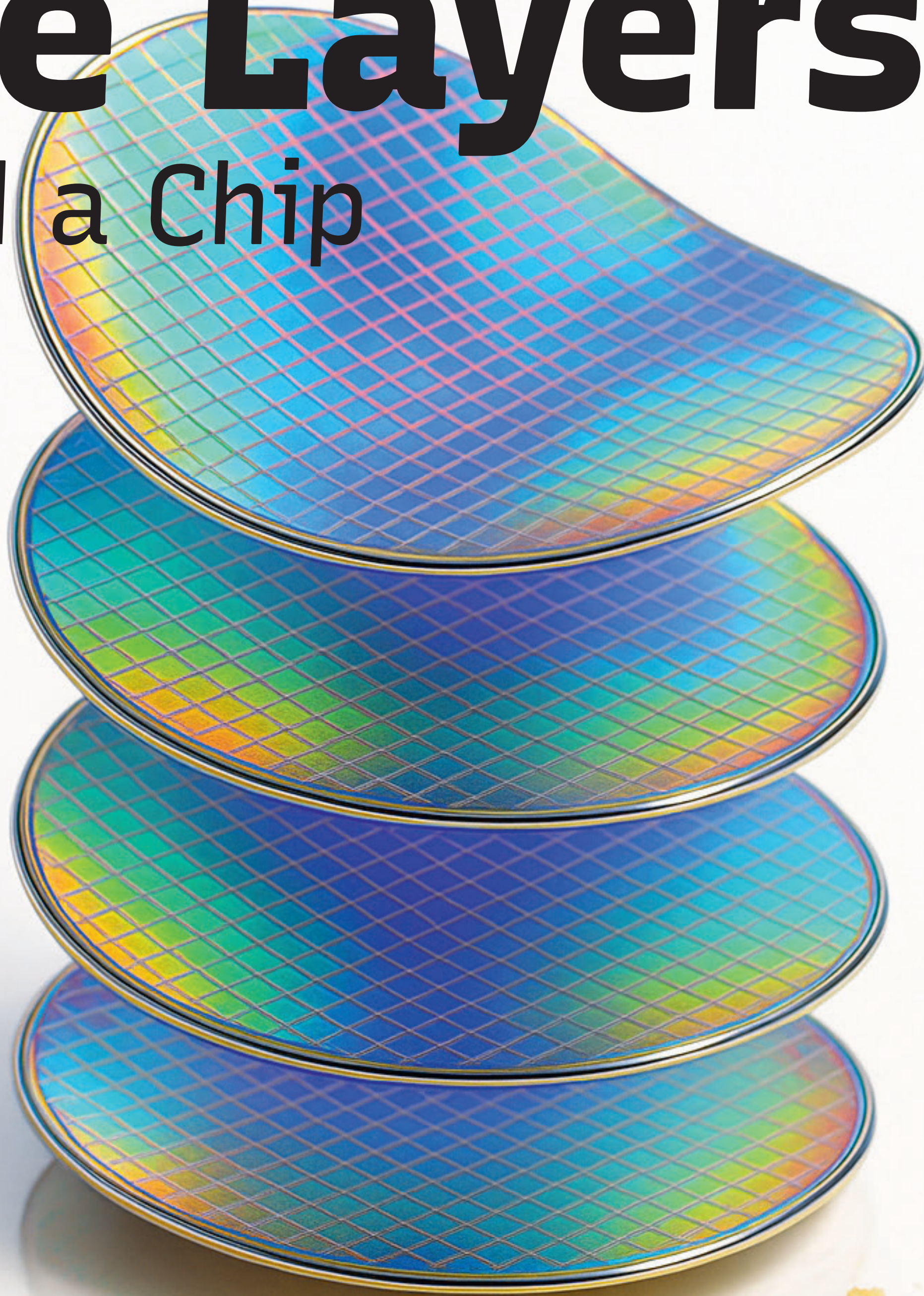


Snack the Layers

Build a Chip



LAYR OPEN CHIP
CHALLENGE

25/26



v 1.0

PARTNER

dfki
ai

Deutsches Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz GmbH, Bremen



Leibniz Institut für innovative
Mikroelektronik, Frankfurt (Oder)

HM

Fakultät für Informatik
Hochschule München



Fachbereich Design, Informatik, Medien
Hochschule RheinMain, Wiesbaden

RUHR
UNIVERSITÄT
BOCHUM

RUB

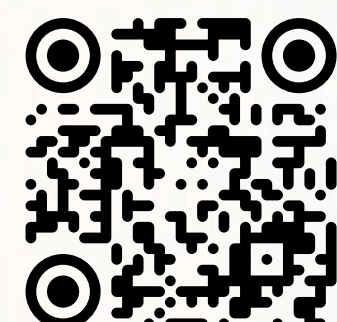
Lehrstuhl für Security Engineering
Ruhr-Universität Bochum

Egal ob du gerade ins Chipdesign einsteigst oder schon erste Erfahrungen mitbringst:
bei LAYR arbeitest du im Team an echten Projekten und siehst, wie aus Ideen reale Chips werden.
Du sammelst praktische Erfahrung mit Open-Source Technologien, kannst dir ECTS anrechnen lassen
und bringst dein Know-how in die Open-Source-Community ein.

COMPILED
WITHOUT
WARNINGS.
MOSTLY.

 **OCDC
pro**

ocdcpro.de



GESELLSCHAFT
FÜR INFORMATIK

SCAN ME!
ALLE INFOS ZUM WETTBEWERB

No actual potato chips were harmed in this design process.